

2025 第 21 屆韓國首爾國際發明展 台灣參展團



Seoul International Invention Fair 2025

邀 請 函

發明先進：敬啟

發明界的新興市場，第 21 屆韓國首爾國際發明展即將開鑼，本會繼上屆優良成果，繼續組團參加。

韓國市場為台灣的二倍，上屆有來自 32 個國家，超過 500 件作品參展，是一個地理相近又可相互砥礪吸取經驗的展覽，千萬不要錯失這一年一度的盛會，本會與全體工作人員誠摯的邀請，同時亦期望您的作品可在一夕間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明人的新作品，以予學習改進參考。

今年我們除了傳承以往的優點外，特別報告如下：

您的作品若擁有台灣專利(展前四年內取得)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之機票或攤位部份補助。(詳見內頁獎助辦法說明)

展出日期：2025 年 12 月 3 日 ~ 12 月 6 日

即日起接受報名至 9 月 30 日截止



台灣發明協會

團長 **張家菊** 敬邀

2025 韓國首爾第 21 屆國際發明展-參展辦法

一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力，促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值，特定本參展辦法。

二、主辦單位：Korea Invention Promotion Association (KIPA)

三、台灣授權單位：台灣發明協會

四、團名：2025 韓國首爾國際發明展-台灣參展團

五、依據：韓國首爾國際發明展覽大會授權書

六、展出日期：2025 年 12 月 3 日~12 月 6 日

七、展出地點：韓國首爾世貿 COEX 展覽 C 館 3 樓

COEX Hall C (3rd Floor), 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164, Korea

八、參展作品：凡有前往參展之作品有台灣專利證書者(展前四年內取得)，一但得獎，經濟部智慧財產局將補助部份機票費或攤位費，以茲鼓勵。

註：若無台灣專利證書也可參展但無補助。

九、參展費用：

1. 參展費：每件作品**\$35,000 元**

(含報名費、展位費、評審費、1 桌 1 椅及電源費)

2. 海報費：每件**\$1,000 元**(自理者免繳)

3. 代展費：每件**\$10,000 元**

4. 個人旅費：**另計**(本會有旅團可參考)

5. 作品攤位由協會安排，如需獨立攤位則需另加攤位費**\$30,000 元**

6. 其他費用：

①現場中韓翻譯人員 100 美元/天/件，每增翻 1 件增 10 美元。

(費用請自行交付翻譯人員，本會不代收。)

②參展品運送費用另計。(詳洽 裕航空運 翁小姐 02-2777-1620#28)

③展覽會場之另加租桌椅...等其他費用另計。

十、即日起接受報名至 9 月 30 日截止

※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法於韓國展覽大會專刊裡刊登。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先選位)

※ 素食者或需住單人房(另加台幣_____元)也請於隨團報名表裡註明。

※ 每攤位含一桌一椅(展桌尺寸：長 100 寬 60 高 75 公分)。

電源插座(220V, 60Hz, 1kw)。



經濟部智慧財產局

專利發明創作獎助辦法

第十七條

發明或創作在我國取得專利權後之四年內，參加著名國際發明展獲得金牌、銀牌或銅牌獎之獎項者，得檢附相關證明文件，向專利專責機關申請該參展者之來回機票費用之補助。

機票費補助如下：

一、亞洲地區：以新台幣二萬元為限。

二、美洲地區：以新台幣三萬元為限。

三、歐洲地區：以新台幣四萬元為限。

同一人同時以二以上發明或創作參加同一著名國際發明展者，其補助依前項規定辦理；如該發明或創作曾獲補助，不得再於同一著名國際發明展申請補助。

第一項之著名國際發明展，由專利專責機關公告。

PS. 符合申請補助之發明人，請於展後一週內備齊以下資料，立即向經濟部智慧財產局提出申請：得獎證書影本、專利證書影本、來回之登機證正本、個人電子機票、旅行社代收轉付機票收據正本(抬頭需是個人，項目為機票)

114 年著名國際發明展申請補助相關資料已公告在局網

<https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-191-1.html>

請申請人須以 114 年表單進行申請且留意申請期限及相關規定，
準備過程中，若有任何單據或填寫資料的問題請逕洽該局承辦人：

經濟部智慧財產局 專利行政企劃組 潘菀如小姐

106-213 臺北市大安區辛亥路二段 185 號 5 樓

電話：02-2376-7192 傳真：02-2738-2571

Email：pan00835@tipo.gov.tw

繳交參展資料明細單：

以下資料請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入 xxx(個人名、學校名或公司名)報名韓展。

文字部份請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔交件，繳交其他檔案格式歉難受理作業，每件作品請獨自建立一資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便通知補件作業，謝謝。

- ☐1. 已填妥報名表 word 檔(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)
- ☐2. 切結書(請由一位發明人代表簽名或蓋章)
- ☐3. 參展品台灣專利證書掃描檔案(或專利申請中收據)
(無專利者免附。有專利卻未檢附者，歉難申請經濟部相關補助)
- ☐4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- ☐5. 隨本團前往參展人員請附上隨團報名表(含護照影本)
- ☐6. 自行前往參展人請提供個人中英文姓名。
- ☐7. 發明人或聯絡人名片一張

報名日期：即日起接受報名至 9 月 30 日截止

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

@tia1972



台灣發明協會
官方好友 LINE

- 參展資料請連同訂金**\$20,000 元**，繳交至本會，以先完成報名手續。
(以上資料未齊全或未繳交訂金者，歉難受理報名。)
- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行

戶名：**社團法人台灣發明協會**

帳號：**0310-10-100304-3**